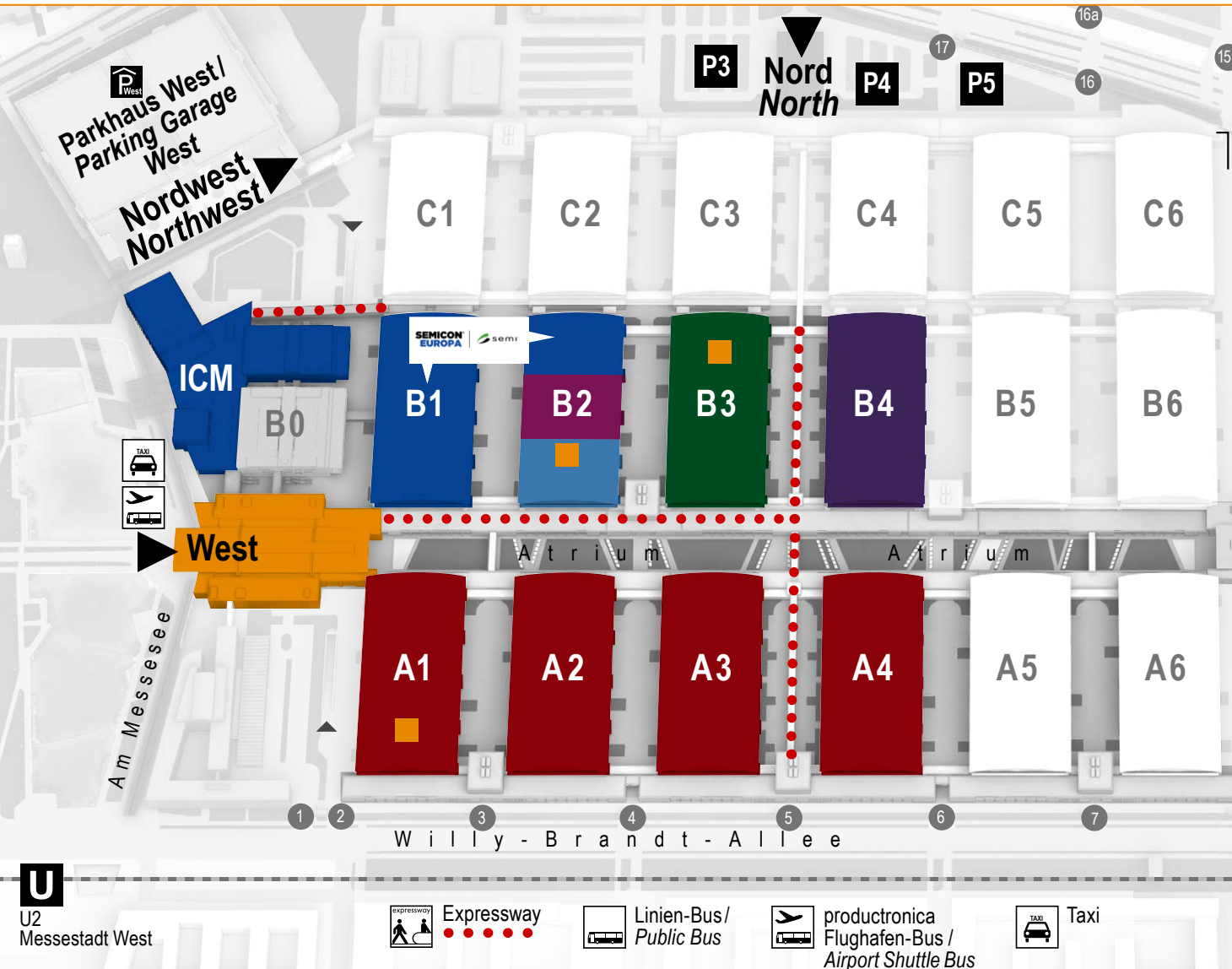



Geländeplan und Ausstellungsbereiche



Weltleitmesse für Entwicklung
und Fertigung von Elektronik
14.–17. November 2023
Trade Fair Center Messe München
productronica.com



A1 SMT Cluster
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
productronica Forum





A2 SMT Cluster
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
Bestückungstechnologie
Produktionslogistik und Materialflusstechnik


A3 SMT Cluster
Bestückungstechnologie

A4 SMT Cluster
Löttechnik und Fügetechnik für Leiterplatten
Product Finishing


ICM B1+B2 SEMICON Europa 2023
14.–17. November 2023


B2 Semiconductors Cluster
Halbleiter-Fertigung
Fertigung von Displays, LEDs und
diskreten Bauelementen
Photovoltaik-Fertigung
micronano-production / MEMS
Reinraumtechnik
Materialbearbeitung



B2 Future Production / Smart Factory Cluster
IT to Production, Industrie 4.0
Fertigungstechnologien für Batterien
und elektrische Energiespeicher
Organische und gedruckte Elektronik
3D-Druck, Additive Manufacturing
Innovation Forum



B3 PCB & EMS Cluster
Leiterplatten und Schaltungsträger-Fertigung
Electronic Manufacturing Services (EMS)
PCB & EMS Speakers corner



B4 Cables, Coils & Hybrids Cluster
Fertigungstechnologien für Kabel und
Steckverbinder, Wickelgüter-Fertigung
Hybride Bauteile-Fertigung

